MC-YA133 主板产品规格书

MC-YA133 Mainboard Specification

版 本 Version	V1.0
日 期 Date	2023-06-15

修改记录 Changelog

1.0.0	2023-06-15	中英文合并版本。Chinese and English merged version.

目 录 Contents

1 产品概述 Product Overview

MC-YA133 主板基于全志 A133 高性能应用处理器平台，A133 主芯片集成四核 Cortex-A53@1.6GHz、PowerVR GE8300 高性能 GPU（支持 OpenGL ES3.2、Vulkan 1.1、OpenCL 1.2），具备超强的计算性能、2D/3D 图形处理能力和全高清视频编解码能力，支持 4Kx2K@30fps 超清视频解码。

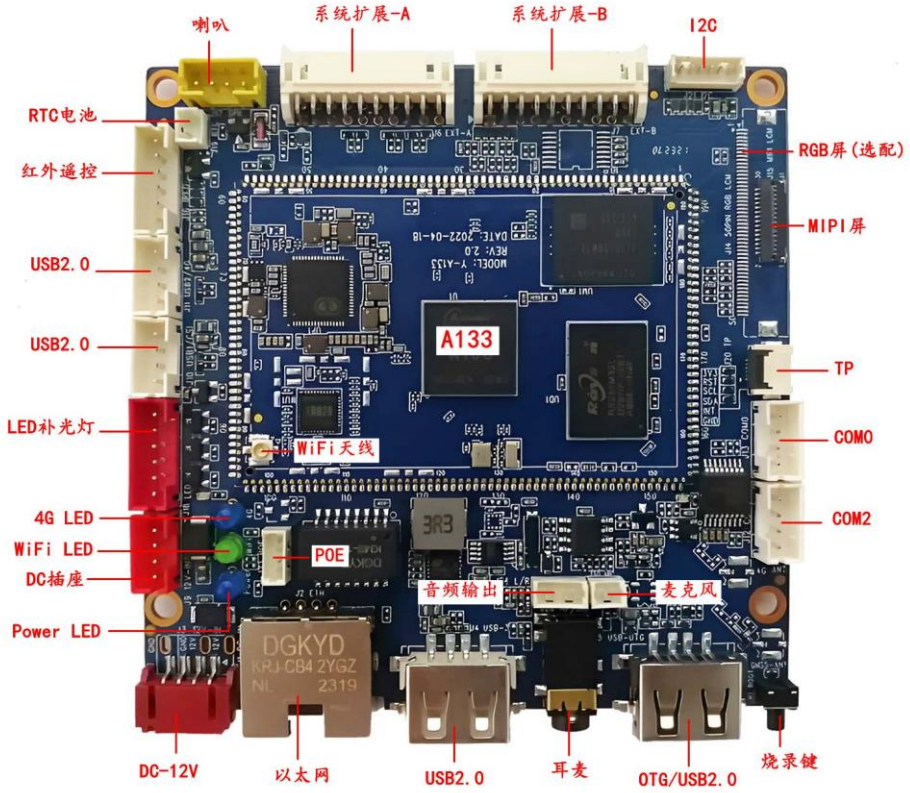
MC-YA133 mainboard is based on Allwinner A133 high-performance application processor platform. A133 is a low power, high performance processor for computing, personal mobile internet devices and other smart device applications. It integrates quad-core Cortex-A53 clocked at up to 1.6GHz, with superior computing performance, 2D/3D graphics processing capabilities and Full HD video codec capabilities. It perfectly supports 4Kx2K@30fps video decoding.

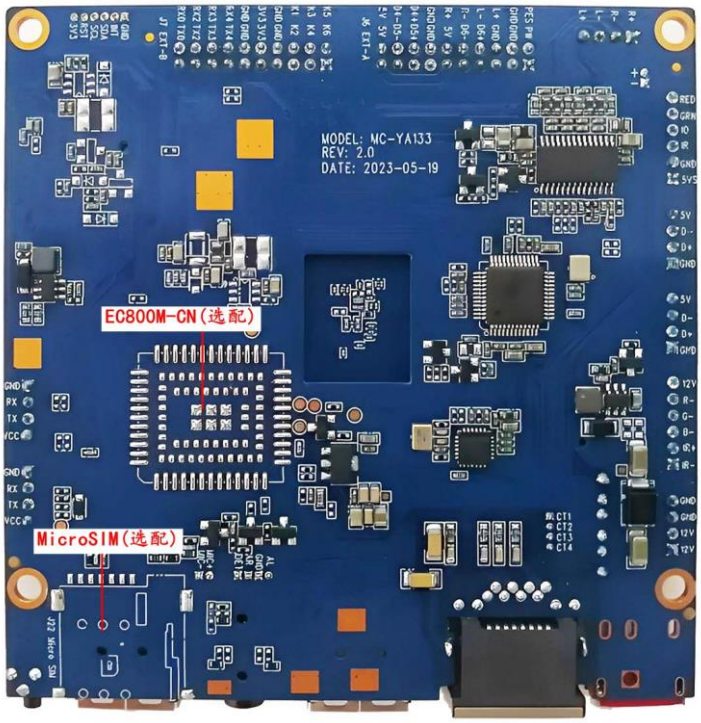
此款主板专门针对**超薄**应用进行严格选材和设计，紧凑的尺寸和丰富的接口方便其集成到整机中，为最终的产品带来流畅的体验和超强的性能，可应用于数字标牌、触摸互动、消费电子、娱乐系统等行业。

This mainboard is specially designed for **ultra-thin** applications with strict material selection and design. The compact size and rich interface facilitate its integration into the complete machine, bringing a smooth experience and superior performance to the final product. It can be applied to digital signage, touch interactive, consumer electronics, entertainment systems and other industries.

MC-YA133 V2.0 主板实物照片接口示意图如下所示。

MC-YA133 V2.0 mainboard actual interface diagram as shown below.


喇叭
系统扩展-A
系统扩展-B
I2C
RTC电池
红外遥控
USB2.0
USB2.0
LED补光灯
4G LED
WiFi LED
DC插座
Power LED
RGB屏(选配)
MIPI屏
TP
COM0
COM2
A133
WiFi天线
POE
音频输出
麦克风
DGKYD
DC-12V
以太网
USB2.0
耳麦
OTG/USB2.0
烧录键


MODEL: MC-YA133
REV: 2.0
DATE: 2023-05-19
EC800M-CN(选配)
MicroSIM(选配)

2 规格清单 Specification List

MC-YA133 的系统功能和接口特性如下表所示。包括 Y-A133 核心板和 MC-YA133 底板。MC-YA133's system functions and interface features are shown in the following table. It is composed of Y-A133 core board and MC-YA133 base board.

Y-A133 核心板功能和接口如下表所示，**其中 WiFi/BT 模块直接集成在核心板上。**Y-A133 core board features are listed below. **WiFi/BT module is built-in core board**.

功能&接口 **Function & Interface**	**详细描述** **Detailed Description**
CPU	A133 Cortex-A53 四核，最高主频 1.6GHz A133 Cortex-A53 quad-core, up to 1.6GHz
DDR	LPDDR4 1GB（2GB|4GB 可选） LPDDR4 1GB (2GB|4GB optional)
存储·Storage	默认标配 8GB EMMC NAND 芯片，可扩展至最大 128GB The default comes with an 8GB EMMC NAND chip that can scale up to 128GB
WiFi	板载高性能 SDIO 接口 WiFi 模块，支持 IEEE 802.11 b/g/n/ac，默认配置单频 2.4GHz On-board high performance SDIO interface WiFi module, support IEEE 802.11 b/g/n/ac
蓝牙 **Bluetooth**	内置高性能串口蓝牙模块，支持 V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.2 Built-in high performance serial interface BT module with support for V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.2
操作系统 **Operating System**	推荐安卓 10，可选 Linux（**待发布**） Recommended Android 10，Linux optional (**Not Ready**)

MC-YA133 的系统功能和接口特性如下表所示。MC-YA133's system functions and interface features are shown in the following table.

功能&接口 **Function & Interface**	**详细描述** **Detailed Description**
LCD RGB	50 针行业标准 FPC LCD RGB 接口，支持 1024x768 以内常规 LCD 屏（**RGB 与 MIPI 二选一**） 50-pin common FPC LCD RGB supporting normal panel up to 1024x768
MIPI-DSI	31-Pin FPC MIPI-DSI 显示接口，最高支持 1920x1200 输出 （**RGB 与 MIPI 二选一**） 31-Pin FPC MIPI-DSI display port supporting up to 1920x1200 (**Choose between RGB and MIPI**)
耳机/麦克 **HP/MIC**	支持美标 4 段耳麦一体 3.5mm 插座（左-右-地-麦克） Support CTIA 4-pole HP/MIC socket (Left-Right-GND-Mic)
线路输出 **Line Output**	支持标准左右声道线路输出（排针接口） Support standard left and right channel line output (pin header)
功放输出 **Amplifier output**	8 欧·6W 双路音频功放输出 8 Ohm 6W Dual Audio Amplifier Output
MIC 输入 **MIC Input**	差分 MIC 输入（排针接口） Differential MIC input (pin header)
USB 接口	2 个外置横插 USB 2.0 接口（其中一个为 OTG 口），2 个 USB 内置排针，3 个扩展 USB2.0

功能&接口 Function & Interface	详细描述 Detailed Description
USB Interface	2 horizontal USB 2.0 connectors (one is for OTG), 2 built-in USB pins, 3 extended USB2.0
串口 **Serial Port**	4 个 TTL/RS-232 兼容内置 4 TTL/RS-232 compatible
4G 模块 **4G Module**	板载 LTE Cat1 无线通信 Quectel EC800M-CN 模块（**选配**），支持 **Micro-SIM** 卡插槽 Built-in LTE Cat1 wireless communication Quectel EC800M-CN module (**optional**) with **Micro-SIM** card socket
补光灯 **LED Flash**	带 PWM 的 12V 补光灯接口 12V LED flash with PWM signal
摄像头 **Camera**	支持 200 万像素以内 USB 摄像头 Support USB camera within 2 million pixels
以太网口 **Ethernet**	10/100M 自适应以太网 RJ45 网口，**并提供 4 芯 PoE PD 插座** 10/100M Adaptive Ethernet RJ45 connector **with 4-Pin PoE PD header**
红外遥控 **Infrared RC**	标准红外遥控接收头和红外接收排针接口 Standard infrared remote control receiver and infrared receiver pin header
GPIO 信号 **GPIO Signals**	6 路 GPIO 信号，可扩展 GPIO 按键和/或 3.3V 输入/输出 6-way GPIO signals for such as GPIO buttons and/or 3.3V digital input/output
I2C 总线 **I2C Bus**	I2C 排针+FPC 接口，可扩展 I2C 电容屏等 I2C pin header and FPC for I2C capacitive screen and etc
实时时钟 **Real Time Clock**	超低功耗 RTC 电路（带 CR1220 纽扣电池），并可支持定时开关机 Ultra-low-power RTC circuit (CR1220 battery) with timer and alarm functionalities
指示灯 **LED Indicator**	蓝色工作指示灯、绿色 WiFi 指示灯和蓝色 4G 指示灯 Blue LED indicator for running, Green LED WiFi indicator and Blue LED 4G indicator
按键 **Buttons**	烧录键（RECOVERY）和电源键 Recovery mode button and power switch button
电源输入 **DC Input**	支持 9~15V 宽电压直流电源输入 Supports 9~15V wide voltage DC power input
环境要求 **Ambient Requirement**	工作温度-20°~70°，工作湿度 0%~95%（不结露） Working temperature -20°~70°, working humidity 0%~95% (non-condensing)
物理尺寸 **Physical Size**	长*宽*高（85mm*85mm*11mm），**PCB 正面高度 7mm** Length*Width*Height (100mm*80mm*11mm), **PCB top side height 7mm**

3 接口定义 Interface definition

➢ J1 DC-12V 插座（选配） DC-12V Socket (optional)

【J1】DC-12V 电源插座，内正外负，内芯直径 2.0mm，外圈孔径 5.5mm。[J1] DC-12V power socket, positive outer and negative inner, inner pin diameter 2.0mm, outer ring diameter 5.5mm.

➢ J2 以太网 RJ45 插座 Ethernet RJ45 Jack

【J2】USB1x7 Hub 端口扩展的百兆以太网 RJ45 插座（标准插座）。[J2] USB1x7 Hub port extended 100M Ethernet RJ45 Jack (Standard jack).

➢ J3 DC-12V 输入接口 DC-12V Input Header

【J3】DC-12V 输入接口（单排 2.0mm-方孔为 1 脚）。[J3] DC-12V Input Header (SIP 2.0mm-Square pad is pin 1).

Pin#	Definition	Note
1	12V	直流电源输入（9~15V）DC Power Input (9~15V)
2	12V	直流电源输入（9~15V）DC Power Input (9~15V)
3	GND	电源地 Power Ground
4	GND	电源地 Power Ground

➢ J4 USB 2.0 Host 插座 USB 2.0 Host Type A

【J4】USB 2.0 Host 横插标准 Type A 插座（标准插座）。[J4] USB 2.0 Host Horizontal Type A Jack (Standard jack).

注意：该 USB 接口连接到 USB1 的 1x7 Hub 组。

➢ J5 USB 2.0 OTG 插座 USB 2.0 OTG Type A

【J5】USB 2.0 OTG 横插标准 Type A 插座（标准插座）。[J5] USB 2.0 OTG Horizontal Type A Jack (Standard jack).

注意：此接口接到内部 USB0 信号，上电瞬间默认为固件烧录口，可连接 PC 电脑进行软件烧录；进入安卓后可通过软件设置为 USB ADB 调试口或者普通 USB Host 接口。

➢ J6 系统拓展接口 A System Expansion Interface A

【J6】系统拓展接口 A（双排 2.0mm-方孔为 1 脚序号逆时针递增）。[J6] System Expansion Header A (DIP 2.0mm-Square pad is pin 1 and counter clockwise sequenced).

Pin#	Definition	Note	Pin#	Definition	Note
1	PW	一键开关机信号 Power on/off signal	20	RES	硬件复位信号 Hardware reset signal
2	GND	电源地 Power Ground	19	GND	电源地 Power Ground
3	GND	电源地 Power Ground	18	L+	喇叭左声道+ Speaker left channel +
4	D6+	USB 差分数据+ USB Differential Data+	17	L-	喇叭左声道- Speaker left channel -
5	D6-	USB 差分数据- USB Differential Data-	16	R-	喇叭右声道- Speaker right channel -
6	5V	5V 输出 Power output 5V	15	R+	喇叭右声道+ Speaker right channel +
7	GND	电源地 Power Ground	14	GND	电源地 Power Ground
8	D5+	USB 差分数据+ USB Differential Data+	13	D4+	USB 差分数据+ USB Differential Data+
9	D5-	USB 差分数据- USB Differential Data-	12	D4-	USB 差分数据- USB Differential Data-
10	5V	5V 输出 Power output 5V	11	5V	5V 输出 Power output 5V

系统扩展接口 A 包括 5V 输出、3 路 USB 2.0 Host、1 个喇叭、1 个开关键、1 个复位键。

注意：3 路 USB 接口连接到 USB1 的 1x7 Hub 组，该喇叭与 J17 并用。

➢ J7 系统拓展接口 B System Expansion Interface B

【J7】系统拓展接口 B（双排 2.0mm-方孔为 1 脚序号逆时针递增）。[J7] System Expansion Header B (DIP 2.0mm-Square pad is pin 1 and counter clockwise sequenced).

Pin#	Definition	Note	Pin#	Definition	Note
1	K6	按键6（GPIO 编号232） K6 (Regular GPIO #232)	20	K5	按键5（GPIO 编号361） K5 (Regular GPIO #361)
2	K4	按键4（GPIO 编号40） K4 (Regular GPIO #40)	19	K3	按键3（GPIO 编号38） K3 (Regular GPIO #38)
3	K2	按键2（GPIO 编号37） K2 (Regular GPIO #37)	18	K1	按键1（GPIO 编号36） K1 (Regular GPIO #36)
4	GND	电源地 Power Ground	17	GND	电源地 Power Ground
5	3V3	3.3V 输出 Power output 3.3V	16	3V3	3.3V 输出 Power output 3.3V
6	GND	电源地 Power Ground	15	GND	电源地 Power Ground

7	TX4	数据发送 Data transmit	14	RX4	数据接收 Data receive
8	TX3	数据发送 Data transmit	13	RX3	数据接收 Data receive
9	TX2	数据发送 Data transmit	12	RX2	数据接收 Data receive
10	TX0	数据发送 Data transmit	11	RX0	数据接收 Data receive

系统扩展接口 B 包括 3.3V 输出、4 路 UART 接口，6 个 GPIO。

注意：J7-10/11 COM0 与 J13 复用，J7-9/12 COM2 与 J12 复用。复用的 UART 不能同时使用。

J7-8/13 COM3 和 J7-7/14 COM4 默认为 RS-232 电平且可配置为 TTL 3.3V 电平（焊接 U710 则为 RS-232 电平），**对应的软件编程设备节点为 ttyS3 和 ttyS4。**

➢ J9 12V-IN 输入接口 12V-IN Input Header

【J9】12V-IN 输入接口（单排 2.0mm-方孔为 1 脚）。[J9] 12V-IN Input Header (SIP 2.0mm-Square pad is pin 1).

Pin#	Definition	Note
1	12V	直流电源输入（9~15V）DC Power Input (9~15V)
2	12V	直流电源输入（9~15V）DC Power Input (9~15V)
3	GND	电源地 Power Ground
4	GND	电源地 Power Ground

➢ J10 USB 2.0 接口 USB 2.0 Host Header

【J10】USB 2.0 接口（单排 2.0mm-方孔为 1 脚）。[J10] USB 2.0 Host Header (SIP 2.0mm-Square pad is pin 1).

Pin#	Definition	Note
1	GND	数字地 Digital Ground
2	D+	USB 差分数据+ USB Differential Data+
3	D-	USB 差分数据- USB Differential Data-
4	5V	5V 输出 Power output 5V

注意：该 USB 接口连接到 USB1 的 1x7 Hub 组。

➢ J11 USB 2.0 接口 USB 2.0 Host Header

【J11】USB 2.0 接口（单排 2.0mm-方孔为 1 脚）。[J11] USB 2.0 Host Header (SIP 2.0mm-Square pad is pin 1).

Pin#	Definition	Note
1	GND	数字地 Digital Ground

2	D+	USB 差分数据+ USB Differential Data+
3	D-	USB 差分数据- USB Differential Data-
4	5V	5V 输出 Power output 5V

注意：该 USB 接口连接到 USB1 的 1x7 Hub 组，如板载 4G 模块，该 USB 接口无法使用。

➢ J12 数据串口 2 Data Serial Port 2

【J12】内置串口 2（单排 2.0mm-方孔为 1 脚）,默认为 TTL 3.3V 电平且可配置为 RS-232 电平（焊接 U35 则为 RS-232 电平）；**对应的软件编程设备节点为 ttyS2。**[J12] Built-in Serial Port 2 (SIP 2.0mm-Square pad is pin 1). The output level is TTL 3.3V by default and it could be setup to RS-232 if required (RS-232 if U35 mounted). **The related software device node name is ttyS2**.

Pin#	Definition	Note
1	GND	数字地 Digital Ground
2	RX	数据接收（TTL 或 RS-232电平）Data receive (TTL or RS-232 level)
3	TX	数据发送（TTL 或 RS-232电平）Data transmit (TTL or RS-232 level)
4	VCC	电源输出（默认3.3V，可选5V）Power output (Default 3.3V, 5V option)

➢ J13 数据串口 0 Data Serial Port 0

【J13】内置串口 0（单排 2.0mm-方孔为 1 脚）,默认为 TTL 3.3V 电平且可配置为 RS-232 电平（焊接 U35 则为 RS-232 电平）；**对应的软件编程设备节点为 ttyS0。**[J13] Built-in Serial Port 0 (SIP 2.0mm-Square pad is pin 1). The output level is TTL 3.3V by default and it could be setup to RS-232 if required (RS-232 if U35 mounted). **The related software device node name is ttyS0**.

Pin#	Definition	Note
1	GND	数字地 Digital Ground
2	RX	数据接收（TTL 或 RS-232电平） Data receive (TTL or RS-232 level)
3	TX	数据发送（TTL 或 RS-232电平） Data transmit (TTL or RS-232 level)
4	VCC	电源输出（默认3.3V，可选5V）Power output (Default 3.3V, 5V option)

注意：内置串口 0 为系统调试信息输出口，如果作为数据串口使用，则请联系供应商获取定制版本软件；在上电的前 5 秒此串口会输出启动信息（上位机或下位机需要处理数据容错）。Note: If you need to use the built-in serial port 0 as a data serial port, please contact the supplier to obtain the customized software; this serial port will output the startup information in the first 5 seconds of power on (the upper or lower machine should handle this kind of data fault tolerance).

➢ J14 RGB LCD 屏接口 RGB LCD Panel FPC

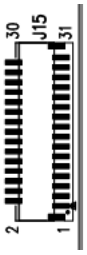
【J14】RGB LCD 屏接口（FPC-0.5mm 50-Pin **上/下接触**）。[J14] RGB LCD panel FPC connector (FPC-0.5mm 50-Pin **Top/Bottom Contact**).

注意：J14 RGB 和 J15 MIPI 接口内部信号复用，只能二选一。

Pin#	Definition	Note
1	VLED+	Power for LED backlight (Anode)
2	VLED+	Power for LED backlight (Anode)
3	VLED-	Power for LED backlight (Cathode)
4	VLED-	Power for LED backlight (Cathode)
5	GND	Power ground
6	VCOM	Common voltage
7	DVDD	Power for Digital Circuit
8	MODE	DE/SYNC mode select (**Height for DE mode by default**)
9	DE	Data Input Enable
10	VS	Vertical Sync Input
11	HS	Horizontal Sync Input
12~17	B7~B2	Blue data(MSB) B7~B2
18~19	GND	Power ground
20~25	G7~G2	Green data(MSB) G7~G2
26~27	GND	Power ground
28~33	R7~R2	Red data(MSB) R7~R2
34~35	GND	Power ground
36	GND	Power ground
37	DCLK	Sample clock
38	GND	Power ground
39	L/R	Left/Right selection (**High for Left to Right by default**)
40	U/D	Up/Down selection (**Low for Up to Down by default**)
41	VGH	Gate ON Voltage
42	VGL	Gate OFF Voltage
43	AVDD	Power for Analog Circuit
44	RESET	Global reset pin
45	NC	No connection
46	VCOM	Common Voltage
47	DITHB	Dithering function (**High for Disable internal dithering function**)
48	GND	Power ground
49	NC	No connection
50	NC	No connection

➢ J15 MIPI 屏 FPC 接口 MIPI Panel FPC Connector

【J15】MIPI 屏 FPC 接口（FPC-0.3mm 31-Pin **下接触**）。[J15] MIPI Panel FPC Connector (FPC-0.3mm 31-Pin Bottom Contact).



注意：J15 MIPI 和 J14 RGB 接口内部信号复用，只能二选一。

Pin#	Definition	Note
1	LED+	LED 阳极 LED Anode
2	LED+	LED 阳极 LED Anode
3	LED+	LED 阳极 LED Anode
4	NC	未连接 Not Connected
5	LED-	LED 阴极 LED Cathode
6	LED-	LED 阴极 LED Cathode
7	LED-	LED 阴极 LED Cathode
8	LED-	LED 阴极 LED Cathode
9	GND	数字地 Digital Ground
10	GND	数字地 Digital Ground
11	MIPI_D2P	+MIPI 差分数据输出 +MIPI differential lane2
12	MIPI_D2N	-MIPI 差分数据输出 -MIPI differential lane2
13	GND	数字地 Digital Ground
14	MIPI_D1P	+MIPI 差分数据输出 +MIPI differential lane1
15	MIPI_D1N	-MIPI 差分数据输出 -MIPI differential lane1
16	GND	数字地 Digital Ground
17	MIPI_CKP	+MIPI 差分时钟输出 +MIPI differential clock output
18	MIPI_CKN	-MIPI 差分时钟输出 -MIPI differential clock output
19	GND	数字地 Digital Ground
20	MIPI_D0P	+MIPI 差分数据输出 +MIPI differential lane0
21	MIPI_D0N	-MIPI 差分数据输出 -MIPI differential lane0
22	GND	数字地 Digital Ground
23	MIPI_D3P	+MIPI 差分数据输出 +MIPI differential lane3
24	MIPI_D3N	-MIPI 差分数据输出 -MIPI differential lane3
25	GND	数字地 Digital Ground
26	VDD-1V8	供电输出1.8V Power Supply 1.8V （默认不连接，需加焊 R9232 0R）
27	RESET	复位信号（1.8V 电平） Reset Signal in 1.8V

28	GND	数字地 Digital Ground
29	VDD-1V8	供电输出1.8V Power Supply 1.8V
30	VDD-3V3	供电输出3.3V Power Supply 3.3V
31	VDD-3V3	供电输出3.3V Power Supply 3.3V

注意：根据不同的液晶屏的背光电流的大小，需要调整主板的反馈电阻。默认背光电流 160mA 配置，即(200/160)*2=2.5R，则 R117 和 R9223 选用 2 个 2.49R-0603 的电阻。

➢ J16 遥控-LED 接口 Remote Control & LED Header

【J16】遥控-LED 接口（单排 2.0mm-方孔为 1 脚）。[J16] Remote Control & LED Header (SIP 2.0mm-Square pad is pin 1).

Pin#	Definition	Note
1	5VS	5V Standby 供电输出 Power output supply 5V standby
2	GND	数字地 Digital Ground
3	IR	5V 电平红外遥控输入信号 5V level Irda remote control input signal
4	IO	3.3V 电平 GPIO 输入信号 3.3V level GPIO input signal
5	GREEN	运行指示灯信号（外接绿灯） Running indicator for external green LED
6	RED	待机指示灯信号（外接红灯） Standby indicator for external red LED

➢ J17 喇叭接口 Speaker Header

【J17】喇叭接口（单排 2.0mm-方孔为 1 脚）。[J17] Speaker Header (SIP 2.0mm-Square pad is pin 1).

Pin#	Definition	Note
1	R+	喇叭右声道+ Speaker right channel +
2	R-	喇叭右声道- Speaker right channel -
3	L-	喇叭左声道- Speaker left channel -
4	L+	喇叭左声道+ Speaker left channel +

说明：喇叭输出功率为 8 欧•6W。

➢ J18 LED 补光开关 LED Power Switch

【J18】LED 补光灯（单排 2.0mm-方孔为 1 脚）。[J18] LED Power Switch (SIP 2.0mm- Square pad is pin 1).

Pin#	Definition	Note
1	IR-	PWM 可调光 LED- PWM adjustable LED-
2	IR+	PWM 可调光 LED+ PWM adjustable LED+

3	B-	LED3控制开关 [软件 GPIO 编号**136**] LED3 Switch
4	G-	LED2控制开关 [软件 GPIO 编号**135**] LED2 Switch
5	R-	LED1控制开关 [软件 GPIO 编号**134**] LED1 Switch
6	12V	板载12V 输出 [软件 GPIO 编号**137**] On-board 12V Power Output

说明：将 LED 灯板正极接电源 12V、负极接 R-/G-/B-的某个针脚，可通过 GPIO 编号进行控制开关（高电平导通则点亮 LED 灯）。此接口如果 12V 供电每个 LED 信号最大可提供约 200mA 的电流。IR+/IR-为 5V 升压 LED 电流驱动接口，默认驱动电流 160mA（可更换限流电阻 R150 和 R151 阻值调节电流大小）。

➢ J19 RTC 电池座 RTC Battery Header

【J19】RTC 电池座（单排-1.25mm 方孔为 1 脚）。[J19] RTC Battery Header (SIP-1.25mm Square pad is pin 1).

Pin#	Definition	Note
1	BAT-	3V 纽扣电池负极 3V Coin Battery Negative
2	BAT+	3V 纽扣电池正极 3V Coin Battery Positive

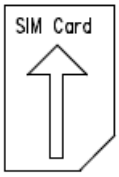
➢ J21 I2C 总线接口 I2C Bus Header

【J21】I2C 总线接口（单排 1.25mm-方孔为 1 脚）。[J21] I2C Bus Header (SIP 1.25mm-Square pad is pin 1).

Pin#	Definition	Note
1	GND	数字地 Digital Ground
2	INT	中断输入（3.3V 电平） Interrupt input (3.3V level)
3	SDA	I2C 总线数据信号 I2C Bus data
4	SCL	I2C 总线时钟信号 I2C Bus clock signal
5	RST	复位输出（3.3V 电平） Mainboard reset output (3.3V level)
6	3V3	3.3V 供电输出 Power output supply 3.3V

➢ J22 Micro-SIM 卡座 Micro-SIM Card Socket

【J22】Micro-SIM 卡座。[J22] Micro-SIM Card Socket.



注意：SIM 卡座是常规中卡的卡槽，插卡时请注意 SIM 卡缺口朝外插入。

➢ J23 POE 受电接口 POE PD Header

【J23】POE 受电接口（单排 1.25mm-方孔为 1 脚）。[J23] POE PD Header (SIP 1.25mm-Square pad is pin 1)

Pin#	Definition	Note
1	CT1	中心抽头1 Transformer Center1
2	CT2	中心抽头2 Transformer Center2
3	CT3	中心抽头3 Transformer Center3
4	CT4	中心抽头4 Transformer Center4

注意：POE 受电接口电源来自于 J2 以太网口，此接口外接 POE 受电转换板进行 12V 供电转换，12V 电源的电流大小受 POE 交换机的供电能力和转接板转换能力影响，典型电流在 1~1.5A。此接口支持网线 1/2 线为正、 3/6 线为负的 POE 供电设备， 也可以接网线 4/5 线为正、 7/8 线为负的 POE 供电设备。

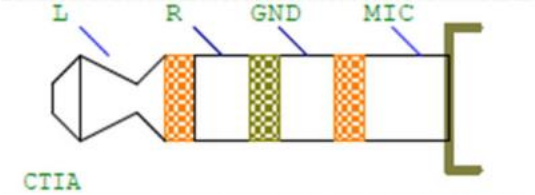
➢ J24 音频线路输出 Audio Line Output

【J24】音频线路输出（单排 1.25mm-方孔为 1 脚）。[J24] Audio Line Output (SIP 1.25mm-Square pad is pin 1).

Pin#	Definition	Note
1	DET	耳机检测 ADC 信号 Headphone detect ADC signal
2	AR	立体声输出右声道 Stereo output right channel
3	GND	音频地 Audio Ground
4	AL	立体声输出左声道 Stereo output left channel

➢ J28 四段式耳麦插座 4-Pole HP/Mic Jack

【J28】四段式 3.5mm 耳机/麦克风插座（CTIA 美标定义-如下图），信号和 J24/J30 一致，支持耳机插入喇叭静音。[J28] 4-Pole 3.5mm Headphone & Microphone Jack (CTIA Standard jack). It is the same signals with J24/J30. It supports insert detection for speaker mute.



➢ J30 麦克风接口 Mic Input Header

【J30】麦克风接口（单排 1.25mm-方孔为 1 脚）。[J30] Audio Input Header (SIP 1.25mm-Square pad is pin 1).

Pin#	Definition	Note
1	MIC-	单声道麦克风输入负极 Mono microphone input -
2	MIC+	单声道麦克风输入正极 Mono microphone input +

➢ ANT WiFi 天线座 WiFi Antenna IPEX

【ANT】标准 IPEX 天线座（Φ2.0mm）。[ANT] Standard IPEX antenna connector (Φ2.0mm).

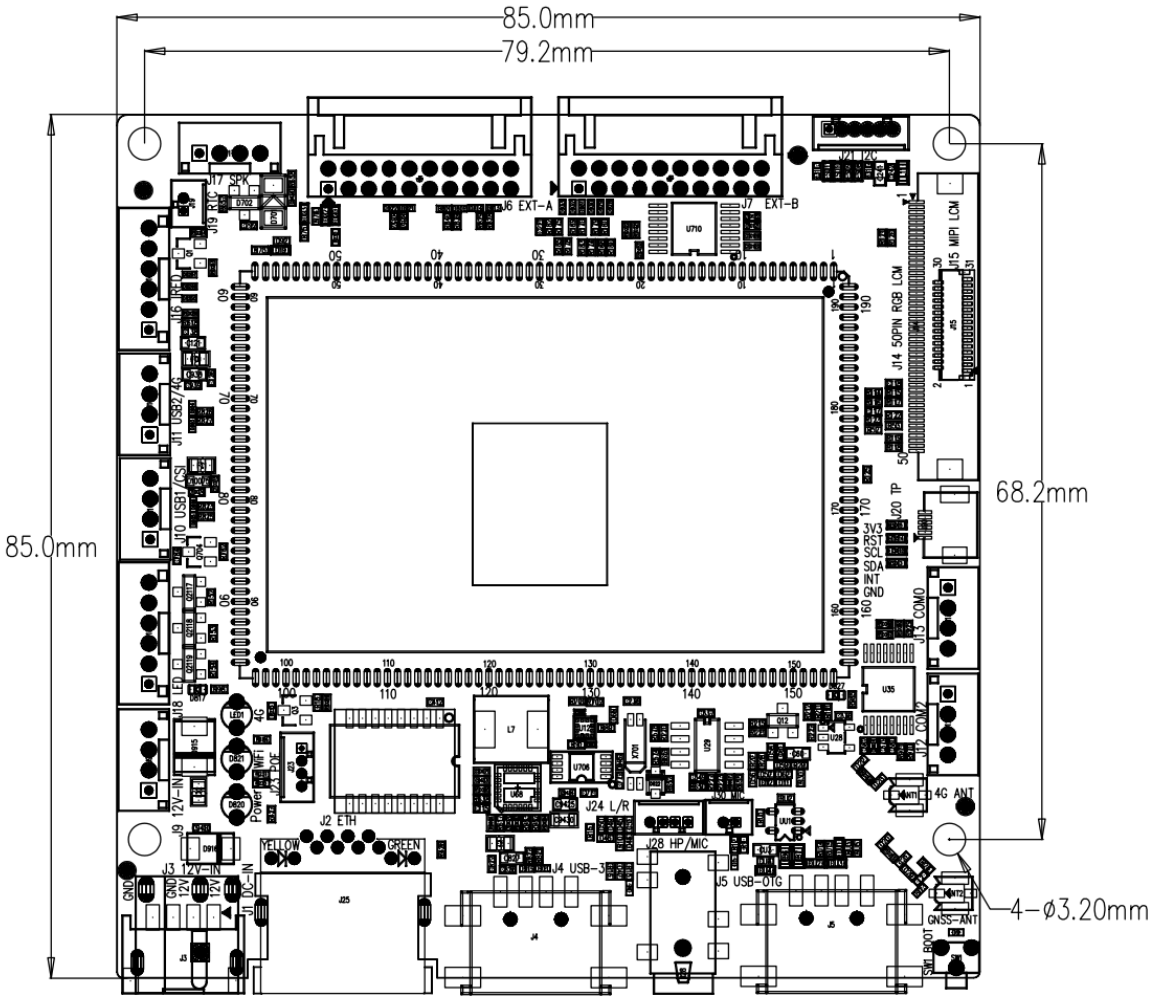
➢ SW1 烧录模式按键 Recovery Mode Button

【SW1】直插烧录小按键，先按住且保持然后上电约 3 秒后松开则进入烧录模式。[SW1] On-board recovery mode button. First press and then hold for about 3-second while power on will enter the recovery mode.

4 物理尺寸 Physical Size

PCB 大小为 85mm*85mm，PCBA 高度 7mm，固定孔直径 3.2mm，相应的物理尺寸参数如下图所示。如需详细尺寸信息请咨询厂家索取 DXF 档文件。

The PCB size is 85mm*85mm, PCBA height is 7mm, fixed hole diameter is 3.4mm. The corresponding physical size parameters are shown in the figure below. For detailed size information, please consult the manufacturer for DXF file.



5 注意事项 Assemble Precautions

MC-YA133 主板组装和使用时请注意以下关键事项：Please note the following key points when using the MC-YA133 mainboard:

1. 本产品相对湿度：10%～90%，无凝露。Relative humidity of this product: 10% to 90%, no condensation.
2. 本产品工作温度：-20°~70°。The working temperature of this product: -20°~70°.
3. 本产品存储温度：-40°~70°。This storage temperature of this product: -40 ° ~ 70 °.
4. 整机装配和运输过程中需做防静电处理。Anti-static treatment is required during assembly and transportation of this product.
5. 本板接口连接线缆不可过长，否则可能会影响信号质量。The board interface connection cable must not be too long. Otherwise, the signal quality may be affected.
6. 整机装配时严禁使板子受到扭曲或重压而变形。Never allow the board to be distorted or heavily stressed during assembly.
7. 严禁裸板与其他外设之间发生短路。Do not short circuit between mainboard and other peripherals.
8. 外接 LVDS 或 eDP 液晶屏时，注意驱屏电压和电流是否符合要求，且注意屏线插座 1 脚方向。When connecting to external LVDS or eDP LCD screen, pay attention to whether the screen voltage and current meet the requirements, and pay attention to the screen connector pin-1 direction.
9. 外接 LVDS 或 eDP 液晶屏时，注意背光电压和电流是否符合要求。**液晶屏背光功率在 20W 以上则建议使用单独的电源板进行背光供电**。When connecting to external LVDS or eDP LCD screen, pay attention to whether the backlight voltage and current meet the requirements.
10. 外接接口（USB、GPIO、串口、I2C、SPI、HDMI 等）外接设备时，注意外设的 IO 电平和电流是否符合要求。**使用主板接插件上的电源管脚给外设供电时，常规电源脚电流严禁超过 100mA、USB 电源脚电流严禁超过 500mA**。串口连接外设时还需要电平匹配（3.3V TTL 电平、RS-232 电平和 RS-485 电平）。When connecting to peripherals using USB, GPIO, Serial, I2C, SPI, HDMI, etc., pay attention to whether the IO voltage level and current of the peripheral meet the requirements. When using the power pin on these connectors to

supply power to the external circuit, the regular power pin must not exceed 100mA, and the USB power pin must not exceed 500mA.

11. 主板输入电源请务必接入电源输入接口或插座，并根据总外设评估整板电流是否符合要求；**严禁为了方便操作从背光插座接口直接给主板供电。**Please connect the power to the power input socket or connector, and evaluate whether the current of the whole board meets the requirements according to the total peripherals. It is strictly forbidden to directly supply power from the backlight connector.

12. 通信模块部分距离金属壳体至少 5 毫米，避免信号受到干扰。The communication module should be mounted at least 5mm away from the metal housing to avoid signal interference.

6 软件指南 Software Guide

MC-YA133 主板仅支持 MIPI/RGB 屏单屏输出，不支持双屏异显组合。

MC-YA133 主板内部串口和扩展串口软件端口号如下：

端口 Port	**软件设备节点 Software Device Node**
J12	/dev/ttyS2
J13	/dev/ttyS0
J7-8/13	/dev/ttyS3
J7-7/14	/dev/ttyS4